

# 利尔达科技集团股份有限公司

LIERDA SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD

# NBXX-01 系列模组参考设计



版 本:01

编写日期:2017-06-22



### 利尔达 NB 模组简介

利尔达 NB-IoT 模组是基于华为海思 Boudica 芯片组开发的,该模块为全球领先的窄带物联网无线通信模块,符合 3GPP 标准中的频段要求。其具有体积小、功耗低、传输距离远、抗干扰能力强等特点。使用该模块,可以方便客户快速、灵活的进行产品设计。

### 硬件接口

- 2路 UART接口
- 1 路 ADC 接口
- 1路 SIM/USIM 卡通信接口
- 1天线引脚

#### 软件支持

3GPP TR 45.820 和其它 AT 扩展指令

内嵌 UDP, IP, COAP 等网络协议栈

#### 模组特性

模块封装: LCC and Stamp hole package (管脚数 42 个)

发射功率: 23±2dBm

通信速率: 100bps<bit rate<100kbps

超低功耗: ≤5uA

工作电压: VBAT 3.1~4.2V



# 目 录

文档	修改记录	.3
-,	参考设计	. 4
	1.1 说明	. 4
	1.2 原理图设计及说明	4
=,	模组封装尺寸	.8
Ξ,	PCB 设计指导	.9
敬告	用户	13





# 文档修改记录

序号	修改日志	修改人	审核人	文档版本	修改日期
1	初始版本	苏红飞	于海波	01	2017-06-22





## 一、参考设计

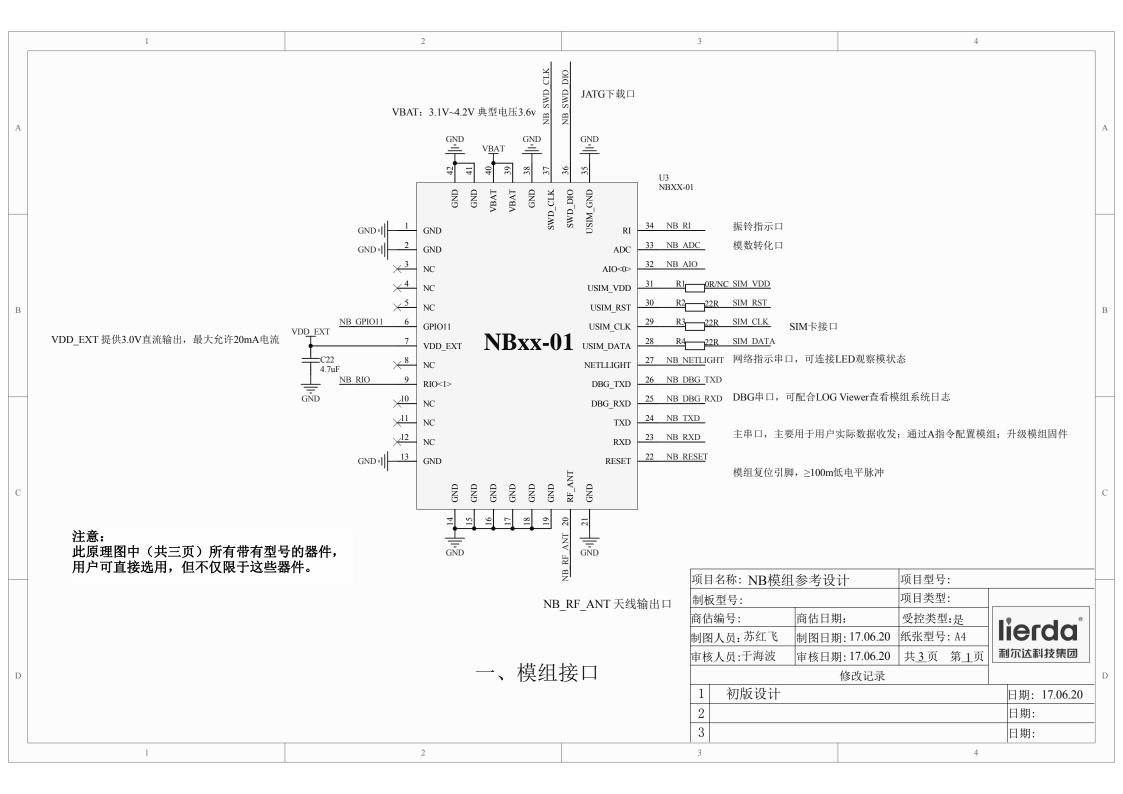
## 1.1 说明

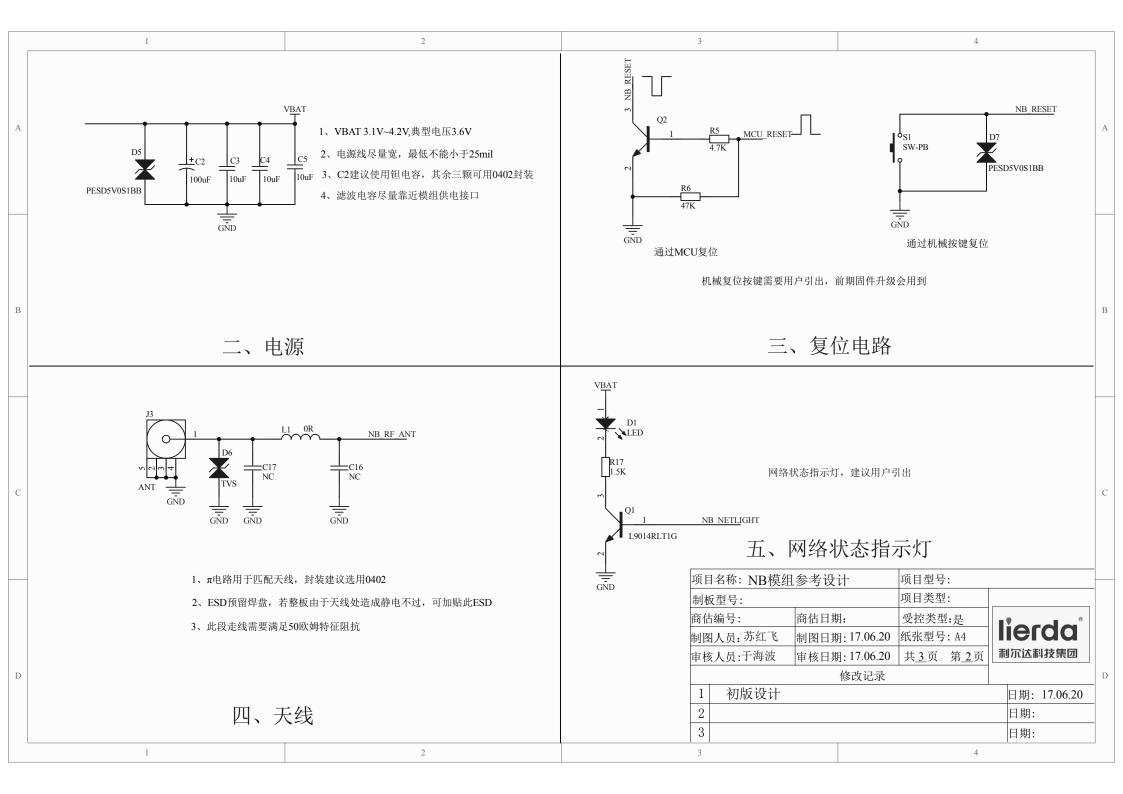
本文档提供的模组原理图参考设计,适用于与如下模组:

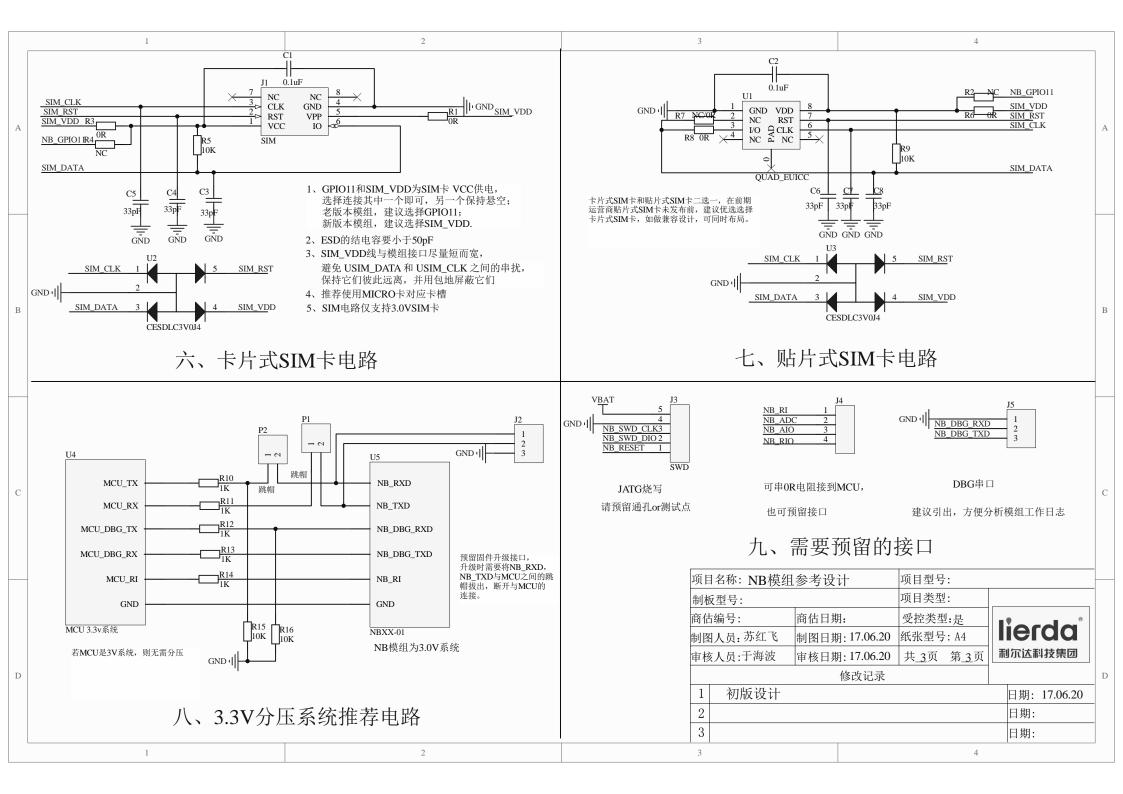
模组名称	模组类型	频段	利尔达 PN
NB05-01	A	BAND5	LSD4NBN-LB05000001
NB05-01	В	BAND5	LSD4NBN-LB05000002
NB08-01	A	BAND8	LSD4NBN-LB08000001
NB08-01	В	BAND8	LSD4NBN-LB08000002

### 1.2 原理图设计及说明

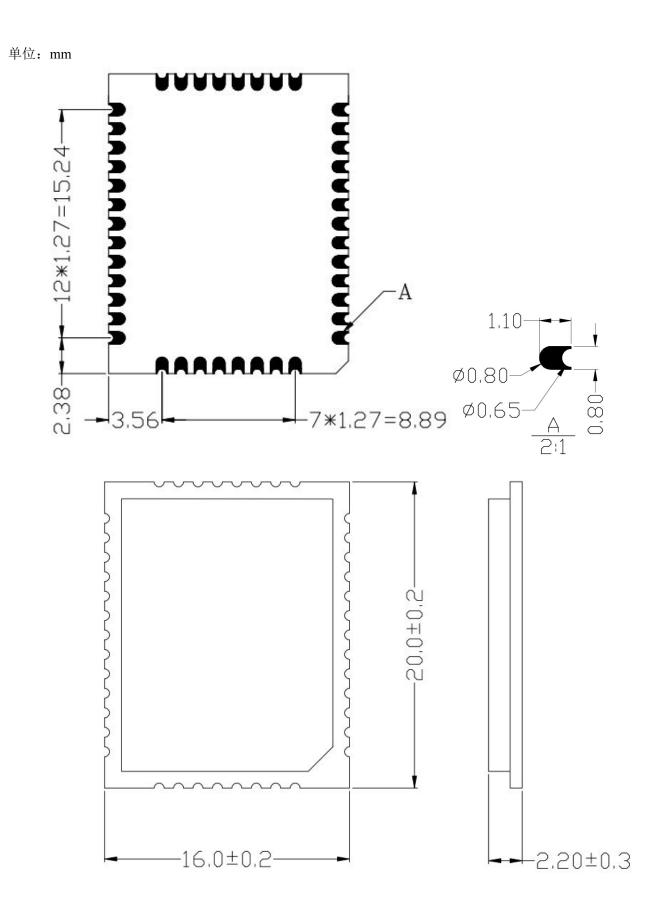








# 二、模组封装尺寸



备注: 具体尺寸以规格书为准



# 三、PCB 设计指导

#### 1、布局要求

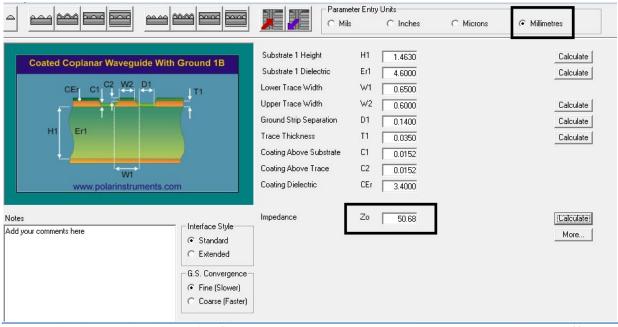
PCB 布局时,模组位置尽量远离大电容,大电感,蜂鸣器,磁铁,线圈等会产线电干扰的区域,同时需要考虑远离金属外壳,尤其是 RF 走线和天线更需要远离电磁干扰和金属外壳。

如下图所示天线位置,天线完全处于自由空间,远离主地;若天线下方需要 PCB,则此处不能有走线,需要保持净空。



#### 2、RF 走线要求

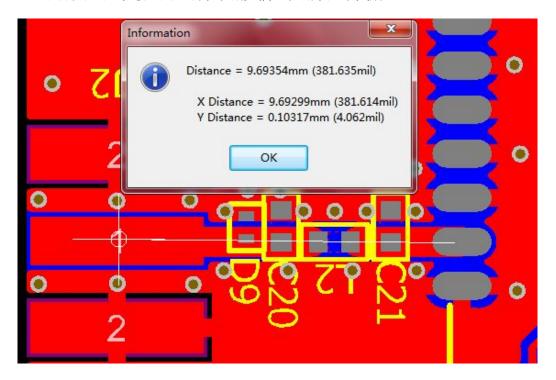
a.RF 走线需要满足 50 欧姆特征阻抗,主要与 PCB 板材厚度、介电常数、RF 走线宽度、与两侧地线的间距以及绿油的厚度等有关,如下图所示,双面板(1.6mm,RF4普通板材)阻抗计算模型:



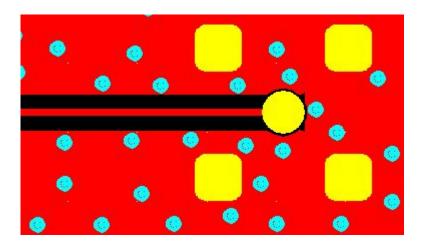


b.若用户不知道如何满足 50 欧姆特征阻抗,可让制板厂协助布线,同时用户需要在 PCB 生产要求中备注此段 RF 走线需要满足 50 欧姆阻抗,板厂会依据自身工艺去微调走线。

c.RF 走线尽量短,最好走直线,以减少信号衰减,如下图所示:



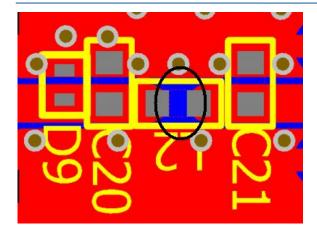
d.RF 走线两侧覆铜需要不规则的放置接地过孔,如下示意图所示:

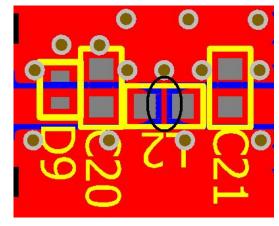


### 3、需要用户注意的几点问题

a.π电路器件建议选用 0402 封装(封装尺寸小,可缩短 RF 走线,且焊盘大小与 50 欧姆阻抗线宽 匹配度高;我司 0402 封装的电容和电感值相对比较齐全,帮助用户匹配天线时选择性多,更加灵活); b.π电路 0R 电阻中间不要走地线;如下图所示:

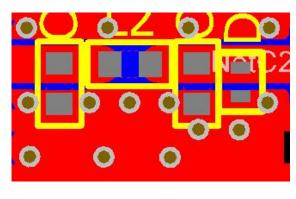


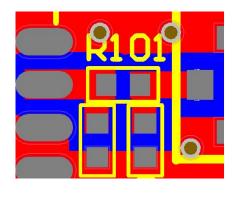




X

c.π电路请走在 RF 走线上:

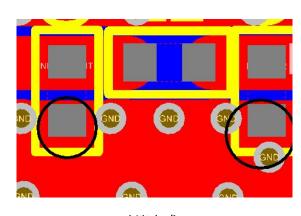


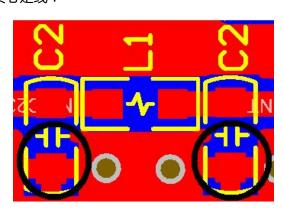






d.π电路接地电容及 RF 走线两侧覆铜需要实心走线:



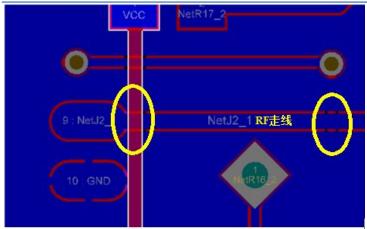


建议方式

不建议方式

e.RF 走线下方不能有穿线,不允许出现如下方式:





f.天线引出方式为 SMA 或者 IPX 座子时,器件封装底部的走线也建议尽量保持相同的线距:





# 敬告用户:

1、欢迎您使用利尔达科技有限公司的产品,在使用我公司产品前,请先阅读此敬告;如果您已开始使用,说明您已阅读并接受本敬告。

2、利尔达科技有限公司保留所配备全部资料的最终解释和修改权,如有更改恕不另行通知。

编制:利尔达科技集团股份有限公司

2017年6月